

杭州立昂微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**金瑞泓科技（衢州）有限公司（以下简称衢州金瑞泓）
- **本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司 2022 年为衢州金瑞泓提供的担保额度为不超过人民币 106,850 万元，截至本公告日已实际为其提供的担保余额为人民币 59,750 万元。
- **本次担保无反担保**
- **本公司不存在逾期对外担保**

一、担保情况概述

（一）担保事项说明

为满足生产经营等对资金的需求，衢州金瑞泓向招商银行股份有限公司衢州分行申请综合授信 10,000 万元，公司与招商银行股份有限公司衢州分行就衢州金瑞泓申请综合授信事宜签署保证合同提供连带责任保证，担保金额 10,000 万元。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

上述担保事项已经公司第四届董事会第七次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日披露的《立昂微关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-016）。

二、被担保人基本情况

被担保人：金瑞泓科技（衢州）有限公司

注册地点为浙江省衢州市、法定代表人为王敏文，经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产；集成电路涉及；数据通讯、计算机软件技术开发；高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。衢州金瑞泓注册资本为人民币 70,751.32 万元，本公司直接持有其 86.64%的股权，通过协议安排确认远期股权收购义务相应享有衢州金瑞泓 13.36%的股权，本公司合计持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，衢州金瑞泓经审计的资产总额为 236,425.75 万元，其中流动资产 52,794.43 万元、非流动资产 183,631.32 万元，负债总额为 144,713.37 万元，其中流动负债 91,385.27 万元、非流动负债 53,328.10 万元，净资产总额为 91,712.38 万元。2021 年度，衢州金瑞泓经审计的营业收入为 97,577.33 万元，净利润为 18,327.83 万元，经营活动产生的现金流量净额为 56,598.99 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，衢州金瑞泓未经审计的资产总额为 283,241.14 万元，其中流动资产 87,613.06 万元、非流动资产 195,628.08 万元，负债总额为 162,469.99 万元，其中流动负债 116,993.80 万元、非流动负债 45,476.19 万元，净资产总额为 120,771.15 万元。2022 年 1-3 月，衢州金瑞泓未经审计的营业收入为 30,716.68 万元，净利润为 5,280.77 万元，经营活动产生的现金流量净额为 9,236.05 万元。

三、担保协议的主要内容

公司与金融机构签署的保证合同，其主要内容如下：

担保人：杭州立昂微电子股份有限公司

债务人：金瑞泓科技（衢州）有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行

1、担保额度：1.00 亿元；

2、保证方式：连带责任保证；

3、保证责任期间：履行债务期届满之日起 3 年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 258,205.00 万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为 0，公司合计担保余额 258,205.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.23%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日